**LED分选机结构件-焊接件招标公告**

1. **项目基本情况介绍：**
2. 项目编号：HANS74003ZB2024002。
3. 项目名称：LED分选机结构件-焊接件招标项目。
4. 项目地点：广东省广州市南沙区新广三路63号大族半导体。
5. 项目要求：详情请见《招标书》。
6. 项目标的物信息：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 图号 | 2000台用量 |
| 1 | 左前侧支架 | HFZ220031-12-605A | 2000 |
| 2 | 右前侧支架 | HFZ220031-12-606A | 2000 |
| 3 | 储气盒子 | HFZ220031-12-607A | 2000 |

1. **合格投标人要求：**

1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期内，运营正常，成立

时间须满1年，经营范围必须涵盖所投标产品，不接受个体工商户投标；

2、投标人不能是招标方在职员工创立、入股的公司，不能是与招标方在职员工存在利益、

亲属关系的公司，不能是与招标方有竞争关系的在离职员工创立、入股的公司；

3、有合法经营场地；

4、财务状况良好；

5、能提供增值税专用发票；

6、配合招标方进行资质预审，且资质预审合格(包括但不限于：资料评审、现场考察);

7、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》;

8、适合图纸要求的CNC机台3台以上(含3台),焊接需要厂内完成;

9、专职品质人员不低于2人，所有公差尺寸检验均能厂内完成，需要有统筹人员及时回复进度、交期以及售后处理情况；

注：投标保证金10万，中标后自动转为履约保证金。

1. **招标书获取：**

时间：2024年3月26日-2024年4月1日

获取方式及途径：下载《投标报名表》，填写完整后，以邮件形式发送至招标方联系人。

1. **投标流程安排：**
2. 报名→注册SRM账号（如有可忽略）→招标方在SRM发布招标流程→提交资质预审所需文件→预审结果告知→预审合格投标人在SRM发布投标技术资料→技术开标→技术标合格投标人在SRM发布商务标→商务开标→中标通知

（SRM链接：https://hanslaser.going-link.com/）

2、招标公告以及报名时间： 2024年3月26日--2024年3月31日

3、招标书截止发放时间：2024年4月1日18:00

4、资质预审文件提交截止日期：2024年4月7日18:00

5、资质预审时间： 2024年4月8日

6、投标保证金截止时间：2024年4月11日

7、投标开始时间： 2024年4月9日

8、投标截止时间： 2024年4月15日12:00

9、预计开标时间： 2024年4月15日18:00

1. **对本次招标提出询问，请按以下方式联系:**

1)联系人：胡小姐

电话：15889608539

邮箱： huq134655@hanslaser.com

2)联系人：彭先生

电话：13307213409

邮箱： [pengzy143689@hanslaser.com](mailto:pengzy143689@hanslaser.com)

深圳市大族半导体装备科技有限公司

2024年3月25日